

Todos los productos de HIMA nombrados en el presente manual son marcas registradas. Salvo donde se indique lo contrario, esto se aplicará también a los demás fabricantes aquí citados y a sus productos.

Tras haber sido redactadas cuidadosamente, las notas y las especificaciones técnicas ofrecidas en este manual han sido compiladas bajo estrictos controles de calidad. En caso de dudas, consulte directamente a HIMA. HIMA le agradecerá que nos haga saber su opinión acerca de p. ej. qué más información debería incluirse en el manual.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas. HIMA se reserva asimismo el derecho de actualizar el material escrito sin previo aviso.

Hallará más información en la documentación recogida en el CD-ROM y en nuestros sitios web http://www.hima.com.

© Copyright 2015, HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Todos los derechos reservados.

#### Contacto

Dirección de HIMA:

HIMA Paul Hildebrandt GmbH

+49 6202 709-107

Apdo. Postal/Postfach 1261

D-68777 Brühl

Fax:

Tel.: +49 6202 709-0

E-Mail: info@hima.com

Índice de	Modificaciones	Tipo de modificación	
revisiones		técnica	redaccional
4.00	Adaptación a HIMax V4/SILworX V4 Edición en español (traducción)		

# Índice de contenidos

1	Introducción	5
1.1	Estructuración y uso del manual	5
1.2	Destinatarios	5
1.3	Convenciones de representación	6
1.3.1 1.3.2	Notas de seguridadNotas de uso	
2	Seguridad	8
2.1	Uso conforme a la finalidad prevista	8
2.1.1 2.1.2	Condiciones ambientalesPrecauciones contra descargas electrostáticas	_
2.2	Peligros remanentes	9
2.3	Medidas de seguridad	9
2.4	Información para emergencias	9
3	Descripción del producto	10
3.1	Función de seguridad	10
3.1.1	Reacción en caso de error	10
3.2	Volumen de suministro	10
3.3	Placa de tipo	11
3.4	Composición	12
3.4.1	Diagrama de bloques	
3.4.2	Lectura	
3.4.3 3.4.4	Indicadores de estado de móduloIndicadores de bus de sistema	
3.4.5	Indicadores de E/S	
3.5	Datos del producto	16
3.6	Tarjetas de conexión	18
3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6	Codificación mecánica de tarjetas de conexión	19 20 21 23
3.7	Cable de sistema X-CA 001	25
3.7.1	Codificación de conectores de cable	26

4	Puesta en servicio	27
4.1	Montaje	27
4.1.1	Circuitado de las entradas no utilizadas	27
4.2	Instalación y desmontaje del módulo	28
4.2.1	Montaje de una tarjeta de conexión	
4.2.2	Instalación y desmontaje de un módulo	30
4.3	Configuración del módulo en SILworX	32
4.3.1	Ficha "Module"	
4.3.2 4.3.3	Ficha I/O Submodule DI32_51Ficha I/O Submodule DI32_51: Channels	
4.3.3	Submodule Status [DWORD]	
4.3.5	Diagnostic Status [DWORD]	
4.4	Variantes de conexión	38
4.4.1	Puestas en circuito de las entradas	38
4.4.2	Conexión de transmisores mediante terminaciones FTA (Field Termination Assembly)	41
5	Funcionamiento	
5.1	Manejo	42
5.2	Diagnóstico	42
6	Mantenimiento	43
6.1	Tareas de mantenimiento	43
6.1.1	Carga del sistema operativo	43
6.1.2	Ensayo de prueba	43
7	Puesta fuera de servicio	44
8	Transporte	45
9	Desecho	46
	Anexo 47	
	Glosario	47
	Índice de ilustraciones	48
	Índice de tablas	49
	Índice alfahético	50

X-DI 32 51 1 Introducción

#### 1 Introducción

El presente manual describe las características técnicas del módulo y sus posibles usos. El manual contiene información relativa a la instalación, la puesta en servicio y la configuración en SILworX.

#### 1.1 Estructuración y uso del manual

El contenido de este manual es parte de la descripción del hardware del sistema electrónico programable HIMax.

El manual se divide en los siguientes capítulos principales:

- Introducción
- Seguridad
- Descripción del producto
- Puesta en servicio
- Funcionamiento
- Conservación
- Puesta fuera de servicio
- Transporte
- Desecho

Deberán observarse además los siguientes documentos:

Nombre	Contenido	Documento Nº
Manual del sistema HIMax	Descripción del hardware del sistema HIMax	HI 801 141 ES
Manual de seguridad HIMax	Funciones de seguridad del sistema HIMax	HI 801 196 ES
Manual de comunicación HIMax	Descripción de la comunicación y los protocolos	HI 801 195 ES
Ayuda en pantalla de SILworX (OLH)	Manejo de SILworX	-
Primeros pasos	Introducción al SILworX	HI 801 194 ES

Tabla 1: Manuales vigentes adicionales

Los manuales actuales se hallan en la página web de HIMA: www.hima.com. Con ayuda del índice de revisión del pie de página podrá compararse la vigencia de los manuales que se tengan respecto a la edición que figura en internet.

#### 1.2 Destinatarios

Este documento va dirigido a planificadores, proyectadores y programadores de equipos de automatización y al personal autorizado para la puesta en servicio, operación y mantenimiento de dispositivos y sistemas. Se presuponen conocimientos especiales en materia de sistemas de automatización con funciones relacionadas con la seguridad.

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 5 de 52

1 Introducción X-DI 32 51

#### 1.3 Convenciones de representación

Para una mejor legibilidad y comprensión, en este documento se usa la siguiente notación:

**Negrita** Remarcado de partes importantes del texto.

Designación de botones de software, fichas e ítems de menús

de SILworX sobre los que puede hacerse clic

CursivaVariables y parámetros del sistemaCourierEntradas literales del operador

RUN Designación de estados operativos en mayúsculas

Cap. 1.2.3 Las referencias cruzadas son enlaces, aun cuando no estén

especialmente marcadas como tales. Al colocar el puntero sobre un enlace tal, cambiará su aspecto. Haciendo clic en él, se saltará

a la correspondiente página del documento.

Las notas de seguridad y uso están especialmente identificadas.

#### 1.3.1 Notas de seguridad

Las notas de seguridad del documento se representan de la siguiente forma. Para garantizar mínimos niveles de riesgo, deberá seguirse sin falta lo que indiquen. Los contenidos se estructuran en

- Palabra señalizadora: peligro, advertencia, precaución, nota
- Tipo y fuente de peligro
- Consecuencias del peligro
- Prevención del peligro

#### **▲ PALABRA SEÑALIZADORA**



¡Tipo y fuente de peligro! Consecuencias del peligro Prevención del peligro

Las palabras señalizadoras significan

- Peligro: su inobservancia originará lesiones graves o mortales
- Advertencia: su inobservancia puede originar lesiones graves o mortales
- Precaución: su inobservancia puede originar lesiones moderadas

#### **NOTA**



¡Tipo y fuente del daño! Prevención del daño

Página 6 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 1 Introducción

# 1.3.2 Notas de uso La información adicional se estructura como sigue: I En este punto figura el texto con la información adicional. Los trucos y consejos útiles aparecen en la forma: SUGE- En este punto figura el texto con la sugerencia.

**RENCIA** 

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 7 de 52

2 Seguridad X-DI 32 51

#### 2 Seguridad

En ningún caso deje sin leer las siguientes informaciones de seguridad, las notas y las instrucciones. Use el producto siempre cumpliendo todas las directivas y las recomendaciones de seguridad.

Este producto se usa con SELV o PELV. El módulo en sí no constituye ninguna fuente de peligro. El uso en áreas explosivas sólo se autoriza si se toman medidas adicionales.

#### 2.1 Uso conforme a la finalidad prevista

Los componentes HIMax van destinados a conformar sistemas de control con función relacionada con la seguridad.

Para hacer uso de estos componentes en sistemas HIMax deberán cumplirse las siguientes condiciones.

#### 2.1.1 Condiciones ambientales

Tipo de condición	Rango de valores
Clase de protección	Clase de protección III según IEC/EN 61131-2
Temperatura ambiente	0+60 °C
Temperatura de almacenamiento	-40+85 °C
Polución	Grado de polución II según IEC/EN 61131-2
Altitud de emplazamiento	< 2000 m
Carcasa	Estándar: IP20
Tensión de alimentación	24 VCC

Tabla 2: Condiciones ambientales

En condiciones ambientales distintas a las especificadas en este manual es posible que el sistema HIMax sufra disfunciones.

#### 2.1.2 Precauciones contra descargas electrostáticas

Las modificaciones o ampliaciones del sistema, así como la sustitución de módulos, únicamente deberán ser realizas por personal con conocimientos sobre medidas de protección contra descargas electrostáticas.

#### **NOTA**



¡Daños en los dispositivos por descarga electrostática!

- Realice estas tareas en un lugar de trabajo antiestático y llevando una cinta de puesta a tierra.
- Guarde bien protegidos (p. ej. en su embalaje original) los dispositivos que no tenga en uso.

Página 8 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 2 Seguridad

#### 2.2 Peligros remanentes

Un módulo HIMax en sí no representa ninguna fuente de peligro.

Lo siguiente puede conllevar peligros remanentes:

- Errores de realización del proyecto
- Errores en el programa de usuario
- Errores en el cableado

#### 2.3 Medidas de seguridad

Respete las normas de seguridad vigentes en el lugar de uso y use la debida indumentaria de seguridad personal.

#### 2.4 Información para emergencias

Un sistema de control HIMax forma parte del equipamiento de seguridad de una planta. Si el sistema de control deja de funcionar, la planta adoptará un estado seguro.

En caso de emergencia está prohibida toda intervención que impida la función de seguridad de los sistemas HIMax.

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 9 de 52

## 3 Descripción del producto

El módulo estándar X-DI 32 51 es un módulo digital de entrada que sirve para usar en el sistema electrónico programable (PES) de HIMax.

El módulo puede aplicarse en todos los slots del rack, excepto en los slots para los módulos de bus de sistema. Más información en el manual de sistema HI 801 141 ES.

El módulo sirve para evaluar hasta 32 señales de entrada digitales.

El módulo estándar podrá hacerse operar en un rack junto con módulos relacionados con la seguridad.

El módulo estándar no tiene repercusiones sobre los módulos relacionados con la seguridad. Esto incluye particularmente la CEM, la seguridad eléctrica, la comunicación a X-SB y X-CPU y el programa del usuario.

Módulo y tarjeta de conexión están mecánicamente codificados. Véase el capítulo 3.6.1. Así se evita que un módulo con función relacionada con la seguridad sea sustituido por un módulo estándar.

Las normas aplicadas para la verificación y certificación de los módulos y el sistema HIMax constan en el manual del sistema HIMax HI 801 196 ES.

#### 3.1 Función de seguridad

El módulo no ejecuta ninguna función relacionada con la seguridad.

El módulo evalúa las señales de entrada digitales y las pone a disposición del programa del usuario.

Los parámetros y estados de este módulo no podrán usarse para funciones relacionadas con la seguridad.

#### 3.1.1 Reacción en caso de error

En caso de errores, las variables de entrada asignadas comunicarán el valor inicial al programa del usuario.

Para que, en caso de error, las variables de entrada comuniquen con seguridad el valor 0 al programa del usuario, deberán definirse los valores iniciales como 0.

El módulo activará el LED Error en el panel frontal.

#### 3.2 Volumen de suministro

Para funcionar el módulo necesita la correspondiente tarjeta de conexión. Si se usa un FTA se necesitará un cable de sistema para conectar la tarjeta de conexión al FTA. Las tarjetas de conexión, el cable de sistema y los FTA no se incluyen en el volumen de suministro del módulo.

Las tarjetas de conexión se describen en el capítulo 3.6, los cables de sistema en el capítulo 3.7 y los FTA en sus respectivos manuales.

Página 10 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

#### 3.3 Placa de tipo

La placa de tipo contiene estos datos importantes:

- Nombre del producto
- Distintivo de homologación
- Código de barras (código 2D o líneas)
- Nº de referencia (Part-No.)
- Índice de revisión del hardware (HW-Rev.)
- Índice de revisión del software (SW-Rev.)
- Tensión de trabajo (Power)
- Especificaciones EX (si procede)
- Año de fabricación (Prod-Year:)



Fig. 1: Ejemplo de placa de tipo

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 11 de 52

#### 3.4 Composición

El módulo está equipado con 32 entradas digitales (24 V) para señales digitales, contactores e iniciadores (a 2 y 3 hilos). Para la detección de un nivel High en la entrada digital, deberá sobrepasarse el umbral de corriente y de tensión (ver Tabla 8).

Las ocho alimentaciones (S1+ hasta S8+) a prueba de cortocircuitos proveen a cuatro salidas de alimentación cada una. A cada entrada digital se le ha asignado una salida de alimentación.

El sistema procesador del módulo de E/S dirige y monitorea el nivel de E/S. Los datos y estados del módulo de E/S se transmiten a los módulos procesadores mediante el bus redundante del sistema. Por razones de disponibilidad, el bus del sistema se implementa de forma redundante. La redundancia sólo estará garantizada cuando ambos módulos de bus de sistema se hayan introducido en el rack y se hayan configurado en SILworX.

Los LED indican el estado de las entradas digitales. Véase el capítulo 3.4.2.

#### 3.4.1 Diagrama de bloques

El siguiente diagrama de bloques muestra la estructura del módulo:

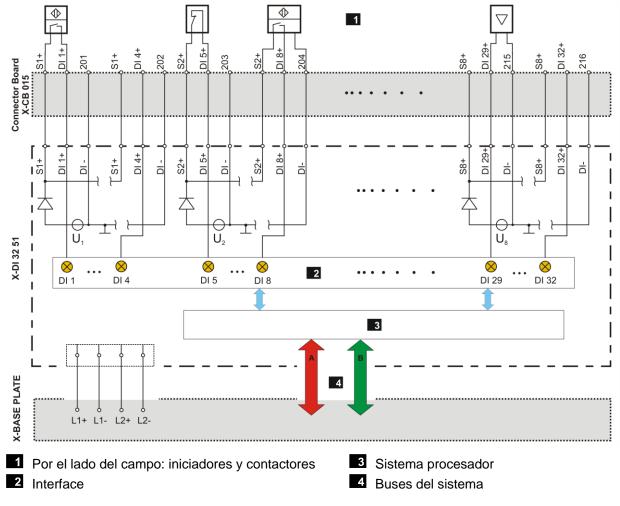


Fig. 2: Diagrama de bloques

Página 12 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

#### 3.4.2 Lectura

La siguiente figura reproduce la lectura del módulo.

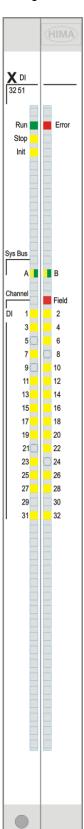


Fig. 3: Lectura

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 13 de 52

Los LED indican el estado operativo del módulo.

Los LED del módulo se dividen en estas categorías:

- Indicadores de estado del módulo (Run, Error, Stop, Init)
- Indicadores de bus de sistema (A, B)
- Indicadores de E/S (DI 1...32, Field)

Al conectarse la tensión de alimentación tendrá lugar siempre una prueba de LEDs, durante la cual se encenderán brevemente todos los LED.

#### Definición de las frecuencias de parpadeo:

En la siguiente tabla se definen las frecuencias de parpadeo de los LED:

Nombre	Frecuencia de parpadeo
Parpadeo1	Largo (600 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo2	Corto (200 ms) encendido, corto (200 ms) apagado, corto (200 ms) encendido, largo (600 ms) apagado
Parpadeo X	Comunicación Ethernet: Parpadeo sincronizado con la transmisión de datos

Tabla 3: Frecuencias de parpadeo de los LED

#### 3.4.3 Indicadores de estado de módulo

Estos LED se hallan en la parte de arriba de la placa frontal.

LED	Color	Estado	Significado
Run	Verde	Encendido	Módulo en estado RUN, funcionamiento normal
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/OS_DOWNLOAD o RUN/UP STOP (sólo en módulos procesadores)
		Apagado	Módulo no en estado RUN, observar otros LED de estado
Error	Rojo	Encendido/ Parpadeo1	Fallos internos del módulo detectados por la autocomprobación, p. ej. errores de hardware y de software o fallos de la fuente de alimentación. Errores al cargar el sistema operativo
		Apagado	Funcionamiento normal
Stop	Amarillo	Encendido	Módulo en estado STOP/VALID CONFIGURATION
		Parpadeo1	Módulo en estado STOP/INVALID CONFIGURATION o STOP/OS_DOWNLOAD
		Apagado	Módulo no en estado STOP, observar otros LED de estado
Init	<b>Amarillo</b>	Encendido	Módulo en estado INIT
		Parpadeo1	Módulo en estado LOCKED
		Apagado	Módulo no en estado INIT ni LOCKED, observar otros LED de estado

Tabla 4: Indicadores de estado de módulo

Página 14 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

## 3.4.4 Indicadores de bus de sistema

Los LED indicadores de bus de sistema están rotulados con Sys Bus.

LED	Color	Estado	Significado
A Verde End		Encendido	Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 1
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 1
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 1 Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
B Verde E		Encendido	Conexión física y lógica al módulo de bus de sistema en el slot 2
		Parpadeo1	Sin conexión al módulo de bus de sistema en el slot 2
	Amarillo	Parpadeo1	Conexión física establecida al módulo de bus de sistema en el slot 2 Sin conexión a un módulo procesador (redundante) en el funcionamiento del sistema
A+B	Apagado	Apagado	Sin conexión física ni lógica a los módulos del bus del sistema en los slots 1 y 2.

Tabla 5: Indicadores de bus de sistema

#### 3.4.5 Indicadores de E/S

Los LED que indican las E/S están rotulados con Channel.

LED	Color	Estado	Significado
Channel	<b>Amarillo</b>	Encendido	Nivel High aplicado
132		Parpadeo2	Error de canal
		Apagado	Nivel Low aplicado
Field	Rojo	Parpadeo2	Error de campo en al menos un canal o una alimentación
		Apagado	Sin errores en campo

Tabla 6: LED indicadores de E/S

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 15 de 52

# 3.5 Datos del producto

Generalidades	Generalidades			
Tensión de alimentación	24 VCC, -15%+20%, w <sub>s</sub> ≤ 5%, SELV, PELV			
Amperaje	mín. 600 mA (sin alimentaciones/canales)			
	máx. 1,5 A (en caso de cortocircuito de las alimentaciones)			
Amperaje por canal	mín. < 1 mA (sin alimentación)			
	máx. 26 mA (con alimentación)			
Temperatura de trabajo	0 °C+60 °C			
Temperatura de almacenamiento	-40 °C+85 °C			
Humedad	máx. 95% de humedad relativa, sin rocío			
Grado de protección	IP 20			
Dimensiones (H x A x Prof) en mm	310 x 29,2 x 230			
Masa	aprox. 1,0 kg			

Tabla 7: Datos del producto

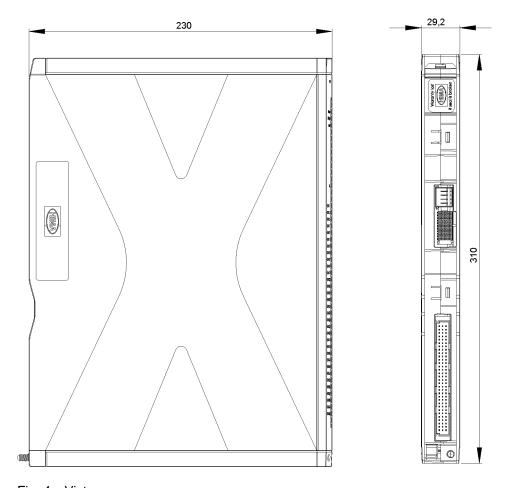


Fig. 4: Vistas

Página 16 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

Entradas digitales	
Cantidad de entradas (número de canales)	32 unipolar con polo de referencia DI-/L-, no separadas galvánicamente entre sí
Tipo de entrada	Consumidora de corriente, 24 V, tipo 3 según IEC 61131-2
Tensión de entrada nominal	024 V
Rango útil de la tensión de entrada	-330 V (corriente limitada a aprox. 2,5 mA)
Rango de tensiones de nivel Low	-35 V
Rango de tensiones de nivel High	1130 V
Punto de conmutación	típ. 9,3 V ± 0,4 V (2,1 mA ± 0,15 mA)
Renovación del valor de medición (en el programa del usuario)	Tiempo de ciclo del programa del usuario

Tabla 8: Datos técnicos de las entradas digitales

Alimentación				
Cantidad de alimentaciones	8 con 4 salidas cada una			
Tensión de salida de alimentación	Tensión de alimentación -2,5 V			
Intensidad de salida de alimentación	100 mA por grupo			
	a prueba de cortocircuitos			
Asignación de las salidas de alimentación				
Para la alimentación deberá usarse la sal	ida de alimentación respectivamente asignada			
a la entrada.				
Alimentación S1+	DI1+DI4+			
Alimentación S2+	DI5+DI8+			
Alimentación S3+	DI9+DI12+			
Alimentación S4+	DI13+DI16+			
Alimentación S5+	DI17+DI20+			
Alimentación S6+	DI21+DI24+			
Alimentación S7+	DI25+DI28+			
Alimentación S8+	DI29+DI32+			

Tabla 9: Datos técnicos de alimentación

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 17 de 52

#### 3.6 Tarjetas de conexión

Una tarjeta de conexión conecta el módulo al nivel de campo. Módulo y tarjeta de conexión conforman juntos una unidad funcional. Antes de instalar el módulo, monte la tarjeta de conexión en el slot previsto.

Para el módulo se dispone de las siguientes tarjetas de conexión:

Tarjeta de conexión	Descripción
X-CB 015 51	Tarjeta de conexión con bornes de rosca
X-CB 015 52	Tarjeta de conexión redundante con bornes de rosca
X-CB 015 53	Tarjeta de conexión con conector de cables
X-CB 015 54	Tarjeta de conexión redundante con conector de cables

Tabla 10: Tarjetas de conexión disponibles

#### 3.6.1 Codificación mecánica de tarjetas de conexión

Los módulos de E/S y las tarjetas de conexión están mecánicamente codificados a partir de la versión AS 00 del hardware, para evitar el montaje de módulos de E/S inadecuados. La codificación impide montar elementos equivocados y evita así repercusiones sobre el campo y módulos redundantes. Además, el montaje de elementos equivocados no afecta en absoluto al sistema HIMax, ya que sólo los módulos correctamente configurados en SILworX adoptarán el estado RUN.

Los módulos de E/S y sus correspondientes tarjetas de conexión están dotados de una codificación mecánica en forma de cuñas. Las cuñas de codificación de la regleta de resorte de la tarjeta de conexión encajan en las escotaduras de la regleta del conector del módulo de E/S, véase Fig. 5.

Los módulos de E/S codificados sólo encajarán en las tarjetas de conexión correspondientes.

Página 18 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

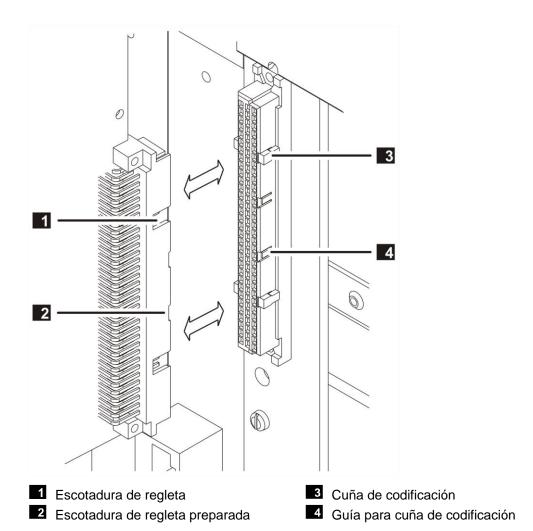


Fig. 5: Ejemplo de una codificación

Los módulos de E/S codificados encajarán también en tarjetas de conexión sin codificar. Los módulos de E/S no codificados no encajarán en tarjetas de conexión codificadas.

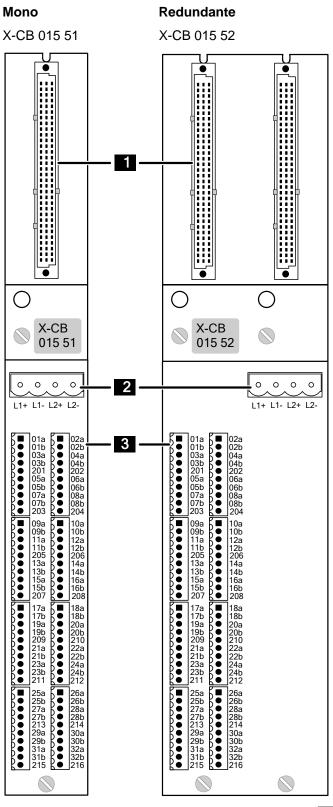
#### 3.6.2 Codificación de tarjetas de conexión X-CB 015 5X

a7	a13	a20	a26	с7	c13	c20	c26
Χ		Χ	X			X	

Tabla 11: Posición de las cuñas de codificación

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 19 de 52

#### 3.6.3 Tarjetas de conexión con bornes de rosca



- Conector de módulo de E/S
- Conexión de tensión externa, no necesaria para X-DI 32 51

Conexión por el lado del campo (bornes de rosca)

Fig. 6: Tarjetas de conexión con bornes de rosca

Página 20 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

# 3.6.4 Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	01a	S1+	1	02a	S1+
2	01b	DI1+	2	02b	DI2+
3	03a	S1+	3	04a	S1+
4	03b	DI3+	4	04b	DI4+
5	201	DI-	5	202	DI-
6	05a	S2+	6	06a	S2+
7	05b	DI5+	7	06b	DI6+
8	07a	S2+	8	08a	S2+
9	07b	DI7+	9	08b	DI8+
10	203	DI-	10	204	DI-
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
1	09a	S3+	1	10a	S3+
2	09b	DI9+	2	10b	DI10+
3	11a	S3+	3	12a	S3+
4	11b	DI11+	4	12b	DI12+
5	205	DI-	5	206	DI-
6	13a	S4+	6	14a	S4+
7	13b	DI13+	7	14b	DI14+
8	15a	S4+	8	16a	S4+
9	15b	DI15+	9	16b	DI16+
10	207	DI-	10	208	DI-
Nº de pin	Designación	Señal	Nº de pin	Designación	Señal
Nº de pin	Designación 17a	Señal S5+	1	Designación 18a	Señal S5+
	_		•	_	
1	17a	S5+	1	18a	S5+
1 2	17a 17b	S5+ DI17+	1 2 3 4	18a 18b	S5+ DI18+
1 2 3	17a 17b 19a	S5+ DI17+ S5+	1 2 3	18a 18b 20a	S5+ DI18+ S5+
1 2 3 4 5	17a 17b 19a 19b	S5+ DI17+ S5+ DI19+	1 2 3 4	18a 18b 20a 20b	S5+ DI18+ S5+ DI20+
1 2 3 4 5	17a 17b 19a 19b 209	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI-	1 2 3 4 5	18a 18b 20a 20b 210	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI-
1 2 3 4 5	17a 17b 19a 19b 209 21a	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+	1 2 3 4 5 6	18a 18b 20a 20b 210 22a	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+
1 2 3 4 5 6 7	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+	1 2 3 4 5 6 7	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+
1 2 3 4 5 6 7 8	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+	1 2 3 4 5 6 7	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+
1 2 3 4 5 6 7 8	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+	1 2 3 4 5 6 7 8	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+
1 2 3 4 5 6 7 8 9	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pin 1	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Designación	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Señal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Designación	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Señal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Designación 25a	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Señal S7+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N° de pin 1	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Designación 26a	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Señal S7+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Designación 25a 25b	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Señal S7+ DI25+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Designación 26a 26b	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Señal S7+ DI26+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Designación 25a 25b 27a	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Señal S7+ DI25+ S7+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4 5	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Designación 26a 26b 28a	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Señal S7+ DI26+ S7+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Designación 25a 25b 27a 27b	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Señal S7+ DI25+ S7+ DI27+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Designación 26a 26b 28a 28b	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Señal S7+ DI26+ S7+ DI28+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4 5	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Designación 25a 25b 27a 27b 213	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Señal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI-	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4 5	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Designación 26a 26b 28a 28b 214	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Señal S7+ DI26+ S7+ DI28+ DI-
1 2 3 4 5 6 6	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Designación 25a 25b 27a 27b 213 29a	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Señal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI- S8+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Designación 26a 26b 28a 28b 214 30a	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Señal S7+ DI26+ S7+ DI28+ DI- S8+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4 5 6 7	17a 17b 19a 19b 209 21a 21b 23a 23b 211 Designación 25a 25b 27a 27b 213 29a 29b	S5+ DI17+ S5+ DI19+ DI- S6+ DI21+ S6+ DI23+ DI- Señal S7+ DI25+ S7+ DI27+ DI- S8+ DI29+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No de pin 1 2 3 4 5 6 7	18a 18b 20a 20b 210 22a 22b 24a 24b 212 Designación 26a 26b 28a 28b 214 30a 30b	S5+ DI18+ S5+ DI20+ DI- S6+ DI22+ S6+ DI24+ DI- Señal S7+ DI26+ S7+ DI28+ DI- S8+ DI- S8+ DI- S8+ DI- S8+

Tabla 12: Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 21 de 52

La conexión por el lado del campo y la alimentación externa se realiza con conectores de bornes que se conectan a las regletas de pins de las tarjetas de conexión.

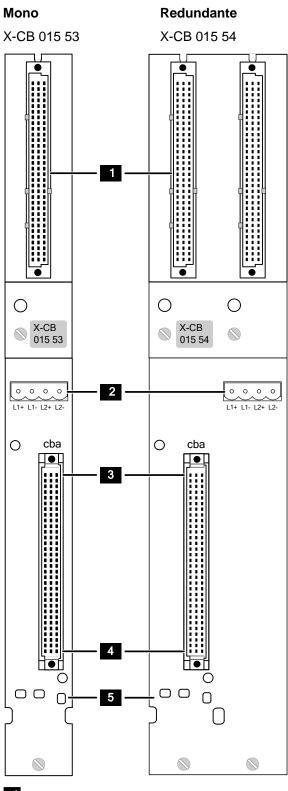
Los conectores de bornes tienen las siguientes características:

Conexión por el lado del campo		
Conectores de bornes	8 unidades, de 10 polos	
Sección transversal de cable	0,21,5 mm <sup>2</sup> (monohilo)	
	0,21,5 mm <sup>2</sup> (de hilo fino)	
	0,21,5 mm² (con puntera terminal)	
Longitud de pelado	6 mm	
Destornillador	Ranura 0,4 x 2,5 mm	
Par de apriete	0,20,25 Nm	

Tabla 13: Características de los conectores de bornes

Página 22 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

#### 3.6.5 Tarjetas de conexión con conector de cables



- Conector de módulo de E/S
- Conexión de tensión externa, no necesaria para X-DI 32 51
- Conexión por el lado del campo (conector de cables hilera 1)
- Conexión por el lado del campo (conector de cables hilera 32)
- 5 Codificación para conectores de cable

Fig. 7: Tarjetas de conexión con conector de cables

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 23 de 52

3.6.6 Asignación de conectores de tarjetas de conexión con conector de cables Para estas tarjetas de conexión, HIMA ofrece cables de sistema preconfeccionados. Véase el capítulo 3.7. Tarjetas de conexión y conectores de cables están codificados.

# Asignación de conectores

La siguiente tabla describe la asignación de conectores del cable del sistema.

Designación de hilos conforme a DIN 47100:

Hilera	c c		b		а	а	
Піівіа	Señal	Color	Señal	Color	Señal	Color	
1	libre		DI32+	ye-bu	reservado	rd <sup>1)</sup>	
2	libre		DI31+	gn-bu	reservado	bu <sup>1)</sup>	
3	libre		DI30+	ye-pk	reservado	pk <sup>1)</sup>	
4	libre		DI29+	pk-gn	reservado	gy 1)	
5	libre		DI28+	ye-gy	libre		
6	libre		DI27+	gy-gn	libre		
7	libre		DI26+	bn-bk	libre		
8	libre		DI25+	wh-bk	libre		
9	libre		DI24+	bn-rd	libre		
10	libre		DI23+	wh-rd	libre		
11	libre		DI22+	bn-bu	libre		
12	libre		DI21+	wh-bu	libre		
13	libre		DI20+	pk-bn	libre		
14	libre		DI19+	wh-pk	libre		
15	libre		DI18+	gy-bn	libre		
16	libre		DI17+	wh-gy	libre		
17	libre		DI16+	ye-bn	DI-	ye 1)	
18	libre		DI15+	wh-ye	DI-	gn <sup>1)</sup>	
19	libre		DI14+	bn-gn	DI-	bn <sup>1)</sup>	
20	libre		DI13+	wh-gn	DI-	wh 1)	
21	libre		DI12+	rd-bu	DI-	rd-bk	
22	libre		DI11+	gy-pk	DI-	bu-bk	
23	libre		DI10+	vt	DI-	pk-bk	
24	libre		DI9+	bk	DI-	gy-bk	
25	libre		DI8+	rd	S8+	pk-rd	
26	libre		DI7+	bu	S7+	gy-rd	
27	libre		DI6+	pk	S6+	pk-bu	
28	libre		DI5+	gy	S5+	gy-bu	
29	libre		DI4+	ye	S4+	ye-bk	
30	libre		DI3+	gn	S3+	gn-bk	
31	libre		DI2+	bn	S2+	ye-rd	
32	libre		DI1+	wh	S1+	gn-rd	
1) Anillo adicional naranja en caso de repetirse el color de la designación de hilos.							

Tabla 14: Asignación de conectores del cable del sistema

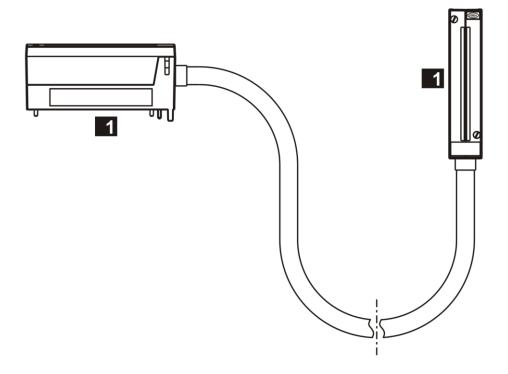
Página 24 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

#### 3.7 Cable de sistema X-CA 001

El cable del sistema X-CA 001 conecta las tarjetas de conexión X-CB 015 53/54 a las terminaciones de campo (FTA).

Generalidades	
Cable	LIYY-TP 38 x 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>
Conductor	De hilo fino
Diámetro exterior medio (d)	aprox. 15,2 mm
Mínimo radio de curvatura	
Tendido fijo	5 x d
Tendido móvil	10 x d
Respuesta frente al fuego	Resistente a llama y autoextinguible conforme a IEC 60332-1-2, -2-2
Longitud	830 m
Codificación por colores	Conforme a DIN 47100, véase Tabla 14.

Tabla 15: Datos de cables



Conectores de cable idénticos

Fig. 8: X-CA 001 01 n

El cable del sistema puede suministrarse en las siguientes variantes estándar:

Cable del sistema	Descripción	Longitud
X-CA 001 01 8	Conectores de cables codificados a ambos lados.	8 m
X-CA 001 01 15		15 m
X-CA 001 01 30		30 m

Tabla 16: Cables de sistema disponibles

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 25 de 52

#### 3.7.1 Codificación de conectores de cable

Los conectores de cables tienen tres clavijas de codificación. Así, los conectores podrán conectarse únicamente a tarjetas de conexión y FTAs con la correspondiente codificación. Véase Fig. 7.

Página 26 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 4 Puesta en servicio

#### 4 Puesta en servicio

En este capítulo se describe cómo se instala y configura el módulo, así como sus variantes de conexión. Hallará más información en el manual de seguridad de HIMax HI 801 196 ES.

#### 4.1 Montaje

Para el montaje observe los siguientes puntos:

- Para usar sólo con los correspondientes componentes de ventilación, véase el manual del sistema HI 801 141 ES.
- Para usar sólo con la correspondiente tarjeta de conexión. Véase el capítulo 3.6.
- El módulo, incluidos sus elementos de conexión, habrá de montarse de tal manera que se tenga por lo menos el grado de protección IP 20 según EN 60529: 1991 + A1:2000.

#### **NOTA**



¡Daños por conexión incorrecta del circuito! La inobservancia puede dar lugar a daños en elementos electrónicos. Deberán observarse los siguientes puntos.

- Bornes y conectores por el lado del campo
  - Al conectar bornes y conectores al lado del campo, preste atención a una puesta a tierra adecuada.
  - Para conectar los iniciadores y los contactos de conmutación a las entradas digitales se admite usar un cable no apantallado.
  - Por la parte del módulo tienda el apantallado en el carril de apantallado de cables (use borne de conexión de apantallado SK 20 o equivalente).
  - En el caso de los conductores de varios hilos, HIMA recomienda dotar a los extremos del conductor con punteras terminales. Los bornes de conexión deberán ser aptos para los bornes secundarios de las secciones transversales empleadas.
- Si se emplea la alimentación, use la salida de tensión respectivamente asignada a la entrada. Véase Tabla 9.
- HIMA recomienda usar la alimentación del módulo. En caso de disfunciones de una unidad externa de alimentación o medición, es posible que la entrada digital afectada del módulo sufra sobrecargas y daños. Si es necesaria la alimentación externa, compruebe los umbrales de conmutación seguido a una sobrecarga no transitoria por encima de los valores máximos del módulo.
- Implemente el circuitado redundante de las entradas mediante las correspondientes tarjetas de conexión. Véase el capítulo 3.6 y 4.4.

#### 4.1.1 Circuitado de las entradas no utilizadas

Las entradas no utilizadas podrán dejarse abiertas, no es necesario usar terminaciones. Para evitar cortocircuitos y chispas en campo no se permitirá conectar a las tarjetas de conexión conductores que tengan extremos abiertos por el lado del campo.

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 27 de 52

4 Puesta en servicio X-DI 32 51

#### 4.2 Instalación y desmontaje del módulo

En este capítulo se describe cómo sustituir un módulo existente o colocar un módulo nuevo.

Al retirar el módulo, la tarjeta de conexión permanecerá en el rack HIMax. Esto evita trabajos de cableado adicionales en los bornes de conexión, ya que todas las conexiones de campo se realizan mediante la tarjeta de conexión del módulo.

#### 4.2.1 Montaje de una tarjeta de conexión

Herramientas y medios auxiliares

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Tarjeta de conexión adecuada

#### Montaje de la tarjeta de conexión:

- Introduzca la tarjeta de conexión en el carril guía con la ranura hacia arriba (véase al respecto el siguiente dibujo). Encaje la ranura en la espiga del carril guía.
- 2. Emplace la tarjeta de conexión sobre el carril de apantallado de cables.
- 3. Atorníllela al rack con los dos tornillos imperdibles. Primero enrosque el tornillo inferior y luego el superior.

#### Desmontaje de la tarjeta de conexión:

- 1. Destornille los tornillos imperdibles del rack.
- 2. Separe la tarjeta de conexión por abajo del carril de apantallado.
- 3. Saque la tarjeta de conexión del carril guía.

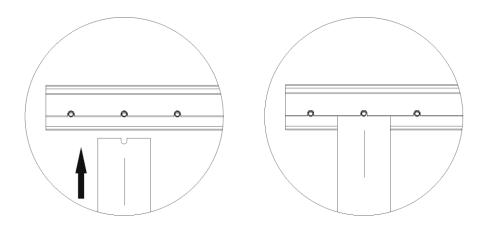


Fig. 9: Colocación de la tarjeta de conexión

Página 28 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 4 Puesta en servicio

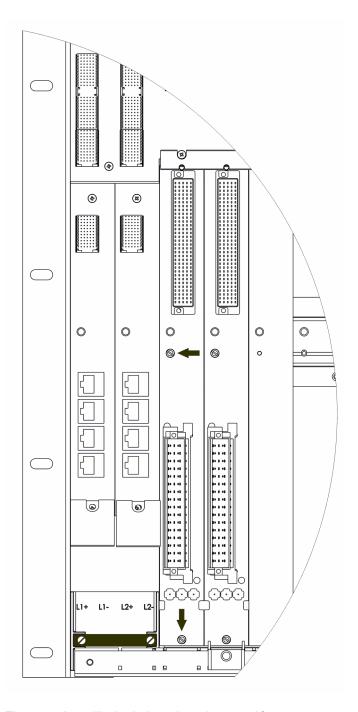


Fig. 10: Atornillado de la tarjeta de conexión

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 29 de 52

4 Puesta en servicio X-DI 32 51

#### 4.2.2 Instalación y desmontaje de un módulo

Este capítulo describe cómo se instala y retira un módulo HIMax. Un módulo podrá instalarse y retirarse sin interrumpir el funcionamiento del sistema HIMax.

#### **NOTA**



¡Daños de los conectores en caso de introducirlos ladeados! La inobservancia puede dar lugar a daños en el sistema de control. Coloque los módulos siempre con cuidado en su rack.

#### Herramientas

- Destornillador, ranura de 0,8 x 4,0 mm
- Destornillador, ranura de 1,2 x 8,0 mm

#### Instalación

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
  - ☑ Ponga los bloqueos en posición open
  - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Coloque el módulo en la parte superior del perfil de suspensión, véase 1.
- 3. Gire el módulo en la parte inferior en la rack y encástrelo con una ligera presión, véase 2.
- 4. Atornille el módulo, véase 3.
- 5. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- 6. Bloquee la chapa de cierre.

#### Desmontaje

- 1. Abra la chapa de cierre del rack del ventilador:
  - ☑ Ponga los bloqueos en posición open
  - ☑ Gire la chapa de cierre hacia arriba e introdúzcala en el rack del ventilador
- 2. Suelte el tornillo, véase 3.
- 3. Gire el módulo para sacarlo de la parte inferior en la rack y desencájelo con una ligera presión hacia arriba del perfil, véase 2 y 1.
- 4. Saque la chapa de cierre hacia arriba del rack del ventilador y gírela hacia abajo.
- 5. Bloquee la chapa de cierre.

Página 30 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 4 Puesta en servicio

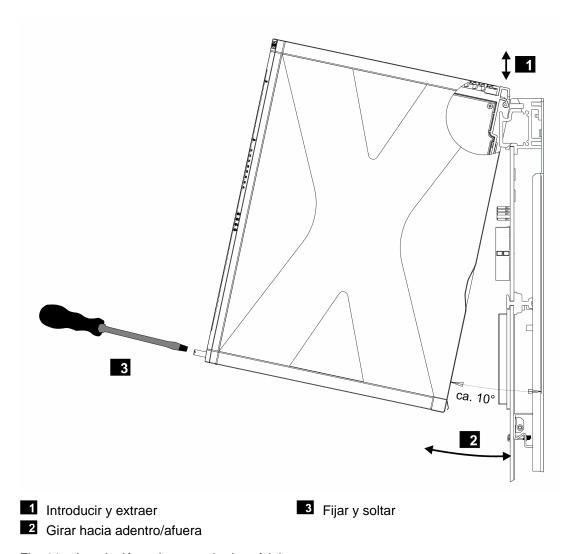


Fig. 11: Instalación y desmontaje de módulo

Durante el funcionamiento del sistema HIMax tenga abierta la chapa de cierre del rack del ventilador brevemente (< 10 min.), pues ello menoscaba la convección forzada.

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 31 de 52

4 Puesta en servicio X-DI 32 51

#### 4.3 Configuración del módulo en SILworX

El módulo se configura en el editor de hardware de la utilidad de programación SILworX.

Para la configuración observe los siguientes puntos:

- Para el diagnóstico del módulo y de los canales podrán usarse en el programa del usuario los parámetros del sistema además del valor de medición. Hallará más información sobre los parámetros del sistema en las tablas a partir del capítulo 4.3.1.
- Si se crea un grupo de redundancia, éste se configurará en sus fichas. Las fichas del grupo de redundancia son diferentes de las de los módulos individuales. Véanse las tablas subsiguientes.

Para poder evaluar los parámetros del sistema en el programa del usuario, deberán asignarse variables globales a los parámetros del sistema. Realice este paso dentro del editor de hardware en la vista en detalle del módulo.

Las tablas subsiguientes contienen los parámetros de sistema del módulo en el mismo orden que en el editor de hardware de SILworX.

SUGE- Para convertir los valores hexadecimales en secuencias de bits puede usarse RENCIA p. ej. La calculadora de Windows® en su formato "científico".

Página 32 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00 X-DI 32 51 4 Puesta en servicio

#### 4.3.1 Ficha "Module"

La ficha **Module** contiene los siguientes parámetros de sistema del módulo.

Nombre		R/W	Descripción		
			pen directamente en el editor de hardware.		
Name		W	Nombre del módulo		
Spare Module W			Activado: la ausencia de un módulo del grupo de redundancia en el rack no se evaluará como error.  Desactivado: la ausencia de un módulo del grupo de redundancia en el rack se evaluará como error.  Configuración por defecto: Desactivado ¡Aparece sólo en la ficha del grupo de redundancia!		
Noise Blanking		W	Admitir inhibición de fallos por parte del módulo procesador (activado/desactivado). Configuración por defecto: Activado La reacción a error frente a una perturbación transitoria se inhibe hasta el tiempo de seguridad. Seguirá obrando el último valor de proceso válido para el programa del usuario.		
Nombre	Tipo de datos	R/W	Descripción		
Los siguientes esta del usuario.	ados y parái	metros	podrán asignarse a variables globales y utilizarse en el programa		
Module OK	BOOL	R	TRUE: Modo mono: sin errores de módulo. Modo en redundancia: al menos uno de los módulos redundantes no tiene un error de módulo (lógica "OR").  FALSE: Error de módulo Error de canal de un canal (no errores externos), módulo no introducido.  Observe el parámetro <i>Module Status</i> .		
Module Status	DWORD	R	Estado del módulo		
			Codificación Descripción  0x00000001 Error del módulo 1)  0x00000002 Umbral de temperatura 1 excedido  0x00000004 Umbral de temperatura 2 excedido  0x00000008 Valor de temperatura erróneo  0x00000010 Tensión L1+ errónea  0x00000020 Tensión L2+ errónea  0x00000040 Tensiones internas erróneas  0x80000000 Sin conexión al módulo 1)  1) Estos errores tienen repercusiones sobre el estado  Module OK y no es necesario evaluarlos explícitamente en el programa del usuario.		
Timestamp [µs]	DWORD	R	Parte en microsegundos de la marca de tiempo.  Momento de la medición de las entradas digitales		
Timestamp [s]	DWORD	R	Parte en segundos de la marca de tiempo.  Momento de la medición de las entradas digitales		

Tabla 17: Ficha Module del editor de hardware

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 33 de 52

4 Puesta en servicio X-DI 32 51

# 4.3.2 Ficha I/O Submodule DI32\_51

La ficha I/O Submodule DI32\_51 contiene los siguientes parámetros del sistema.

Nombre		R/W	Descripción	
No será posible modificar este parámetro.				
Name		W	No es posible modificar el nombre del módulo	
Nombre	Tipo de datos	R/W	Descripción	
Los siguientes estados y del usuario.	/ parámetros	podrán	asignarse a variables globales y utilizarse en el programa	
Diagnostic Request	DINT	W	Para solicitar un valor de diagnóstico, deberá enviarse al módulo el correspondiente ID (ver codificación en 4.3.5) mediante el parámetro <i>Diagnostic Request</i> .	
Diagnostic Response	DINT	R	Una vez que <i>Diagnostic Response</i> devuelva el ID (ver codificación en 4.3.5) de <i>Diagnostic Request</i> , en <i>Diagnostic Status</i> se tendrá el valor de diagnóstico solicitado.	
Diagnostic Status	DWORD	R	Valor de diagnóstico solicitado conforme a <i>Diagnostic Response</i> . En el programa del usuario se podrán evaluar los ID de <i>Diagnostic Request</i> y de <i>Diagnostic Response</i> . Sólo cuando ambos contengan el mismo ID, contendrá <i>Diagnostic Status</i> el valor de diagnóstico solicitado.	
Background Test Error	BOOL	R	TRUE: Prueba en segundo plano errónea FALSE: Prueba en segundo plano exenta de errores	
Restart on Error	BOOL	W	Todo módulo de E/S que esté desactivado prolongadamente a causa de errores podrá ponerse de nuevo en estado RUN mediante el parámetro Restart on Error. Para ello cambie el parámetro Restart on Error de FALSE a TRUE.  El módulo de E/S realizará una autocomprobación completa y adoptará el estado RUN si no detecta ningún error.  Configuración por defecto: FALSE	
Supply 1 OK	BOOL	R	Sin función	
Supply 2 OK	BOOL	R	1	
Supply 3 OK	BOOL	R		
Supply 4 OK	BOOL	R	1	
Supply 5 OK	BOOL	R		
Supply 6 OK	BOOL	R	1	
Supply 7 OK	BOOL	R		
Supply 8 OK	BOOL	R		
Submodule OK	BOOL	R	TRUE: Sin errores de submódulo Sin errores de canal FALSE: Error de submódulo Error de canal (también errores externos) de un canal	
Submodule Status	DWORD	R	Estado del submódulo codificado en bits (ver codificación en 4.3.4)	

Tabla 18: Ficha I/O Submodule DI32\_51 del editor de hardware

Página 34 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 4 Puesta en servicio

#### 4.3.3 Ficha I/O Submodule DI32\_51: Channels

La ficha **I/O Submodule DI32\_51: Channels** contiene los siguientes parámetros de sistema para cada entrada digital.

A los parámetros de sistema con -> pueden asignárseles variables globales y utilizarse así en el programa del usuario. Los valores sin -> deberá Ud. escribirlos directamente.

Nombre	Tipo de datos	R/W	Descripción
Channel No.		R	Nº de canal, predefinido por defecto
-> Channel Value [BOOL]	BOOL	R	Valor booleano de la entrada digital LOW o HIGH.
-> Channel OK	BOOL	R	TRUE: Canal exento de errores. El valor del canal será válido. FALSE: Canal erróneo. El valor de entrada cambiará a FALSE.
Ton [µs]	UDINT	W	Retardo de conexión El módulo indicará un cambio de nivel de LOW a HIGH sólo cuando el nivel High esté presente más que el tiempo parametrizado como t <sub>on</sub> . Atención: El máximo tiempo de reacción T <sub>R</sub> (worst case) se prolongará para ese canal en el retardo aquí elegido, ya que un cambio de nivel se reconocerá como tal sólo tras transcurrir el tiempo de retardo. Rango de valores: 0 hasta (2 <sup>31</sup> - 1) Configuración por defecto: 0
Toff [µs]	UDINT	W	Retardo de desconexión El módulo indicará un cambio de nivel de HIGH a LOW sólo cuando el nivel Low esté presente más que el tiempo parametrizado como t <sub>off</sub> .  Atención: El máximo tiempo de reacción T <sub>R</sub> (worst case) se prolongará para ese canal en el retardo aquí elegido, ya que un cambio de nivel se reconocerá como tal sólo tras transcurrir el tiempo de retardo.  Rango de valores: 0 hasta (2 <sup>31</sup> –1) Configuración por defecto: 0
Test Suppression [µs]	UDINT	W	El módulo de entrada digital es capaz de filtrar impulsos de prueba externos (brevemente de HIGH a LOW) de la duración t <sub>Puls</sub> < t <sub>Suppression</sub> .  El tiempo de supresión t <sub>Suppression</sub> es parametrizable por usuario. El mayor tiempo de supresión parametrizado de un canal tendrá validez para todos los canales de ese módulo, si para estos canales se ha elegido un tiempo de supresión > 0.  Ello prolongará el ciclo de E/S y por ende el ciclo del módulo procesador.  Rango de valores: 0500 μs  Configuración por defecto: 0 (desactivado para ese canal)
Redund.	BOOL	W	Requisitos: deberá haber creado un módulo redundante. Activado: activación de la redundancia de canal para ese canal Desactivado: desactivación de la redundancia de canal para ese canal Configuración por defecto: Desactivado
Redundancy value	BYTE	W	Definición de cómo se forma el valor de redundancia.  AND OR Configuración por defecto: OR ¡Aparece sólo en la ficha del grupo de redundancia!

Tabla 19: Estado y parámetro para cada entrada digital

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 35 de 52

4 Puesta en servicio X-DI 32 51

# 4.3.4 Submodule Status [DWORD]

Codificación de la variable Submodule Status.

Codificación	Descripción			
0x00000001 Error de la unidad de hardware (submódulo)				
0x00000002 Reset de un bus de E/S				
0x00000004	Error en la inicialización del hardware			
0x00000008	Error en la comprobación de coeficientes			

Tabla 20: Submodule Status [DWORD]

Página 36 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 4 Puesta en servicio

# 4.3.5 Diagnostic Status [DWORD]

Codificación de la variable Diagnostic Status.

ID	Descripción				
0		e diagnóstico (1002008) se mostrarán consecutivamente. "I/O-Scheduling" el módulo indicará cíclicamente un valor o para cada ID.			
100	Estado de temp 0 = normal	de temperatura codificado en bits			
	Bit0 = 1 : Umbral de temperatura 1 excedido				
	Bit1 = 1 : Umbral de temperatura 2 excedido				
	Bit2 = 1 : medición de temperatura errónea				
101	temperatura medida (10 000 dígitos/°C)				
200	Estado de tensión codificado en bits				
	0 = normal				
	Bit0 = 1 : L1+ (24 V) errónea Bit1 = 1 : L2+ (24 V) errónea				
201	¡No se usa!				
202					
203					
300	Subtensión de 24 V (BOOL)				
10011032	Estado de los c	Estado de los canales 132			
	Codificación	Descripción			
	0x0001	Se ha producido un error de la unidad de hardware (submódulo)			
	0x0002	Error de canal debido a error interno			

Tabla 21: Diagnostic Information [DWORD]

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 37 de 52

4 Puesta en servicio X-DI 32 51

#### 4.4 Variantes de conexión

Este capítulo describe el correcto circuitado instrumentado del módulo. Son admisibles las siguientes variantes de conexión.

#### 4.4.1 Puestas en circuito de las entradas

Las entradas se conectan al circuito mediante tarjetas de conexión. Para una redundante puesta en circuito se dispone de tarjetas de conexión especiales. Véase el capítulo 3.6.

La alimentación está desacoplada mediante diodos, de forma que, en caso de aplicar la redundancia de módulo, las alimentaciones de dos módulos pueden alimentar a un iniciador.

En las puestas en circuito como la de la Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14 y Fig. 15, podrán usarse las tarjetas de conexión X-CB 015 51 (con bornes de rosca) o X-CB 015 53 (con conector de cables).

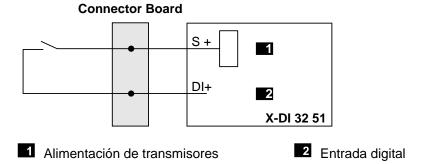


Fig. 12: Puesta en circuito con contactor o iniciador a 2 hilos

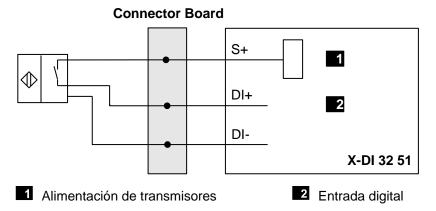


Fig. 13: Puesta en circuito con iniciador a 3 hilos

Página 38 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 4 Puesta en servicio

# Connector Board DI+ DIX-DI 32 51

**1** Entrada digital

Fig. 14: Puesta en circuito de una fuente de señal digital con alimentación galvánicamente separada

Si se aplica al módulo de entrada una fuente de señal digital con alimentación no separada galvánicamente, conecte la masa de la fuente de señal a la L- del sistema HIMax.

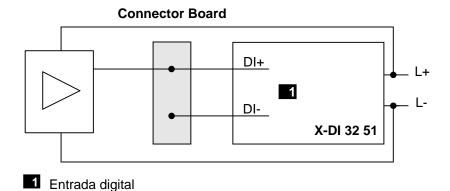


Fig. 15: Puesta en circuito de una fuente de señal digital con alimentación no separada galvánicamente

#### **NOTA**



¡Sobreintensidad por conexión incorrecta del circuito!

La inobservancia puede dar lugar a daños en elementos electrónicos.

No conecte la masa de una fuente de señal digital con alimentación no separada galvánicamente a la DI- del módulo de entrada.

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 39 de 52

4 Puesta en servicio X-DI 32 51

En las puestas en circuito redundantes como la de la Fig. 16, Fig. 17 y la de la Fig. 18, los módulos de entrada están conectados adyacentemente en el rack en una tarjeta de conexión común.

Podrán usarse las tarjetas de conexión X-CB 015 52 (con bornes de rosca) o X-CB 015 54 (con conector de cables).

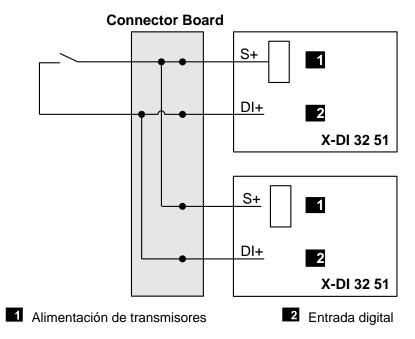


Fig. 16: Puesta en circuito redundante con contactor o iniciador a 2 hilos

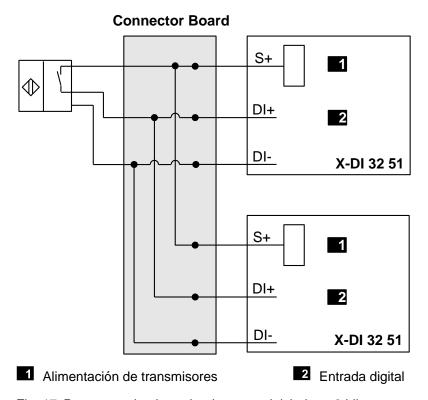
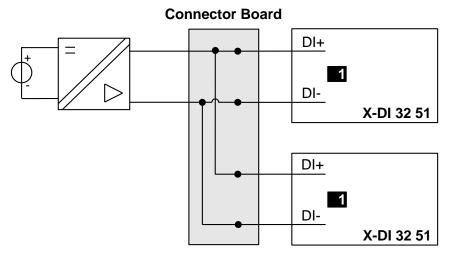


Fig. 17: Puesta en circuito redundante con iniciador a 3 hilos

Página 40 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 4 Puesta en servicio



1 Entrada digital

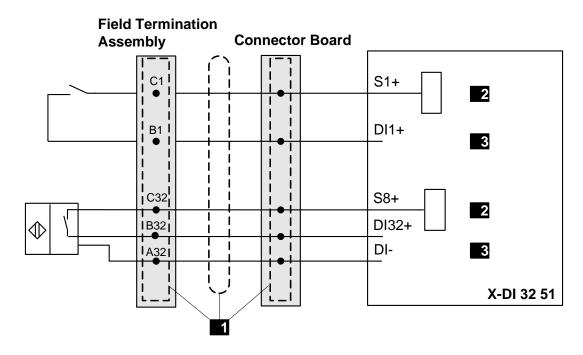
Fig. 18: Puesta en circuito redundante de una fuente de señal digital con alimentación galvánicamente separada

# 4.4.2 Conexión de transmisores mediante terminaciones FTA (Field Termination Assembly)

La conexión de contactores y transmisores mediante el bloque de terminación de campo X-FTA 001 01 se realiza como se ilustra en la Fig. 19.

Hallará más información en X-FTA 001 01 en el manual HI 801 227 ES.

Se usa la tarjeta de conexión X-CB 015 53.



Cable de sistema con conector de cables

3 Entrada digital

2 Alimentación de transmisores

Fig. 19: Conexión mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 41 de 52

5 Funcionamiento X-DI 32 51

#### 5 Funcionamiento

El módulo opera en un rack HIMax y no necesita de monitoreo especial.

#### 5.1 Manejo

No se contempla ninguna operación de manejo en el módulo en sí.

Operaciones como p. ej. el forzado de las entradas digitales se realizan en el PADT. Hallará más información al respecto en la documentación de SILworX.

#### 5.2 Diagnóstico

El estado del módulo se indica mediante LEDs en la cara frontal del módulo. Véase el capítulo 3.4.2.

El historial de diagnóstico del módulo puede además leerse con la utilidad de programación SILworX. En los capítulos 4.3.4 y 4.3.5 se describen los mensajes de diagnóstico más importantes del módulo.

Si en un rack se encaja un módulo, éste generará mensajes de diagnóstico durante la inicialización, los cuales apuntarán a disfunciones tales como valores de tensión incorrectos.

Estos mensajes denotarán un error del módulo sólo cuando se produzcan tras la transición al estado de sistema en funcionamiento.

Página 42 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 6 Mantenimiento

#### 6 Mantenimiento

Los módulos averiados deberán sustituirse con módulos intactos del mismo tipo o de un tipo de reemplazo homologado.

La reparación del módulo está reservada al fabricante.

Para sustituir módulos deberán observarse las condiciones indicadas en el manual del sistema HI 801 141 ES y el manual de seguridad HI 801 196 ES.

#### 6.1 Tareas de mantenimiento

#### 6.1.1 Carga del sistema operativo

En el marco del mantenimiento perfectivo, HIMA sigue desarrollando el sistema operativo del módulo. HIMA recomienda aprovechar paradas programadas de la línea para cargar la versión actual del sistema operativo a los módulos.

La carga del sistema operativo se describe en el manual del sistema y en la ayuda directa en pantalla. Para cargar el sistema operativo, el módulo deberá encontrarse en estado STOP.

La versión actual del módulo figura en el panel de control de SILworX. La placa de tipo indica la versión instalada a la entrega de fábrica, véase el capítulo 3.3.

#### 6.1.2 Ensayo de prueba

Los módulos HIMax deben someterse a un ensayo de prueba cada 10 años. Hallará más información en el manual de seguridad HI 801 196 ES.

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 43 de 52

7 Puesta fuera de servicio X-DI 32 51

# 7 Puesta fuera de servicio

Saque el módulo del rack para ponerlo fuera de servicio. Más información en el capítulo *Instalación y desmontaje del módulo*.

Página 44 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 8 Transporte

# 8 Transporte

Para evitar daños mecánicos, transporte los componentes HIMax empaquetados.

Guarde los componentes HIMax siempre empaquetados en su embalaje original. Éste sirve además como protección contra descargas ES. El embalaje del producto solo no es suficiente para el transporte.

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 45 de 52

9 Desecho X-DI 32 51

### 9 Desecho

Los clientes industriales son responsables de desechar ellos mismos el hardware de HIMax tras la vida útil del mismo. Si se desea puede solicitarse a HIMA la eliminación de los componentes usados.

Deseche todos los materiales respetuosamente con el medio ambiente.

Página 46 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 Anexo

#### **Anexo**

#### Glosario

Término	Descripción		
ARP	Address Resolution Protocol: protocolo de red para asignar direcciones		
	de red a direcciones de hardware		
Al	Analog input: entrada analógica		
Connector Board	Tarjeta de conexión para módulo HIMax		
COM	Módulo de comunicación		
CRC	Cyclic Redundancy Check: suma de verificación		
DI	Digital input: entrada digital		
DO	Digital output: salida digital		
CEM	Compatibilidad electromagnética		
EN	Normas europeas		
ESD	ElectroStatic Discharge: descarga electrostática		
FB	Bus de campo		
FBS	Lenguaje de bloques funcionales		
FTT	Tiempo de tolerancia de errores		
ICMP	Internet Control Message Protocol: protocolo de red para mensajes de estado		
	y de error		
IEC	Normas internacionales de electrotecnia		
Dirección MAC	Dirección de hardware de una conexión de red (Media Access Control)		
PADT Programming and Debugging Tool (según IEC 61131-3),			
	PC con SILworX		
PE	Tierra de protección		
PELV	Protective Extra Low Voltage: baja tensión funcional con separación segura		
PES	Programmable Electronic System		
PFD	Probability of Failure on Demand: probabilidad de un fallo al solicitar una función de seguridad		
PFH	Probability of Failure per Hour: probabilidad de una disfunción peligrosa por hora		
R	Read		
ID de Rack	Identificación (número) de un rack		
Sin repercusiones	Suponiendo que hay dos circuitos de entrada conectados a la misma fuente (p. ej. transmisor). Entonces un circuito de entrada se denominará "sin repercusiones", cuando no falsee las señales del otro circuito de entrada.		
R/W	Read/Write		
SB	Bus de sistema (módulo de bus)		
SELV	Safety Extra Low Voltage: baja tensión de protección		
SFF	Safe Failure Fraction: porcentaje de fallos fácilmente dominables		
SIL	Safety Integrity Level (según IEC 61508)		
SILworX	Utilidad de programación para HIMax		
SNTP	Simple Network Time Protocol (RFC 1769)		
SRS	Direccionamiento por "Sistema.Rack.Slot" de un módulo		
SW	Software		
TMO	TimeOut		
TMR	Triple Module Redundancy: módulos de triple redundancia		
W	Write		
wS	Valor máximo del total de componentes de corriente alterna		
WatchDog (WD)	Control de tiempo para módulos o programas. En caso de excederse el tiempo de WatchDog, el módulo pasará al estado de parada con fallo.		
WDT	WatchDog Time		
VV D I	WALCHEOG TIME		

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 47 de 52

Anexo X-DI 32 51

Índice de	ilustraciones	
Fig. 1:	Ejemplo de placa de tipo	11
Fig. 2:	Diagrama de bloques	12
Fig. 3:	Lectura	13
Fig. 4:	Vistas	16
Fig. 5:	Ejemplo de una codificación	19
Fig. 6:	Tarjetas de conexión con bornes de rosca	20
Fig. 7:	Tarjetas de conexión con conector de cables	23
Fig. 8:	X-CA 001 01 n	25
Fig. 9:	Colocación de la tarjeta de conexión	28
Fig. 10:	Atornillado de la tarjeta de conexión	29
Fig. 11:	Instalación y desmontaje de módulo	31
Fig. 12:	Puesta en circuito con contactor o iniciador a 2 hilos	38
Fig. 13:	Puesta en circuito con iniciador a 3 hilos	38
Fig. 14:	Puesta en circuito de una fuente de señal digital con alimentación galvánicamente separada	39
Fig. 15:	Puesta en circuito de una fuente de señal digital con alimentación no separada galvánicamente	39
Fig. 16:	Puesta en circuito redundante con contactor o iniciador a 2 hilos	40
Fig. 17:	Puesta en circuito redundante con iniciador a 3 hilos	40
Fig. 18:	Puesta en circuito redundante de una fuente de señal digital con alimentación galvánicamente separada	41
Fig. 19:	Conexión mediante terminación FTA (Field Termination Assembly)	41

Página 48 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00

X-DI 32 51 Anexo

Índice de	e tablas	
Tabla 1:	Manuales vigentes adicionales	5
Tabla 2:	Condiciones ambientales	8
Tabla 3:	Frecuencias de parpadeo de los LED	14
Tabla 4:	Indicadores de estado de módulo	14
Tabla 5:	Indicadores de bus de sistema	15
Tabla 6:	LED indicadores de E/S	15
Tabla 7:	Datos del producto	16
Tabla 8:	Datos técnicos de las entradas digitales	17
Tabla 9:	Datos técnicos de alimentación	17
Tabla 10:	Tarjetas de conexión disponibles	18
Tabla 11:	Posición de las cuñas de codificación	19
Tabla 12:	Asignación de bornes de tarjetas de conexión con bornes de rosca	21
Tabla 13:	Características de los conectores de bornes	22
Tabla 14:	Asignación de conectores del cable del sistema	24
Tabla 15:	Datos de cables	25
Tabla 16:	Cables de sistema disponibles	25
Tabla 17:	Ficha Module del editor de hardware	33
Tabla 18:	Ficha I/O Submodule DI32_51 del editor de hardware	34
Tabla 19:	Estado y parámetro para cada entrada digital	35
Tabla 20:	Submodule Status [DWORD]	36
Tabla 21:	Diagnostic Information [DWORD]	37

HI 801 215 ES Rev. 4.00 Página 49 de 52

Anexo X-DI 32 51

# Índice alfabético

Datos técnicos		Diagrama de bloques	12
Alimentación de iniciadores1	17	Función de seguridad	10
Entradas1	17	Indicadores de estado de módulo	14
Módulo1	16	Tarjeta de conexión	18
Diagnóstico	12	Con bornes de rosca	20
Indicadores de bus de sistema1		Con conector de cables	
Indicadores de E/S	15		

Página 50 de 52 HI 801 215 ES Rev. 4.00



HI 801 215 S © 2011 HIMA Paul Hildebrandt GmbH HIMax y SILworX son marcas registradas de: HIMA Paul Hildebrandt GmbH

Albert-Bassermann-Str. 28 68782 Brühl, Alemania Tel. +49 6202 709-0 Fax +49 6202 709-107 HIMax-info@hima.com www.hima.com



